

## 广州安凯微电子股份有限公司

### 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《广州安凯微电子股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告详情如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位时间

经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行股票98,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.68元，发行新股募集资金总额为人民币1,046,640,000.00元，扣除承销和保荐费用95,561,072.45元（不含税）后的募集资金为人民币951,078,927.55元，已于2023年6月19日汇入本公司募集资金监管账户，再扣除审计及验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用26,119,976.82元（不含税）后，公司本次募集资金净额为924,958,950.73元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2023]20000280546号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况汇总如下：

单位：人民币万元

| 项目                     | 金额                |
|------------------------|-------------------|
| <b>募集资金总额</b>          | <b>104,664.00</b> |
| 减：发行费用                 | 12,168.10         |
| <b>募集资金净额</b>          | <b>92,495.90</b>  |
| <b>减：募集资金置换和项目投入金额</b> | <b>26,839.19</b>  |
| 其中：以前年度募集资金置换和项目投入金额   | 23,293.00         |
| 报告期内募集资金置换和项目投入金额      | 3,546.19          |
| <b>减：现金管理</b>          | <b>65,000.00</b>  |
| 其中：以前年度现金管理            | 68,000.00         |
| 报告期内现金管理赎回金额           | -3,000.00         |
| <b>加：利息收入扣除手续费净额</b>   | <b>61.29</b>      |
| 其中：以前年度利息收入扣除手续费净额     | 54.29             |
| 报告期内利息收入扣除手续费净额        | 7.00              |
| <b>加：理财收入</b>          | <b>364.84</b>     |
| 其中：以前年度理财收入            | 228.76            |
| 报告期内理财收入               | 136.08            |
| <b>募集资金专户余额</b>        | <b>1,082.84</b>   |

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行                      | 银行账号                 | 账户类型   | 募集资金余额        |
|---------------------------|----------------------|--------|---------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司<br>广州体育西支行 | 82230078801200002169 | 募集资金专户 | 42,293.74     |
| 中国民生银行股份有限公司广州<br>分行      | 639697875            | 募集资金专户 | 1,871,141.28  |
| 中国工商银行股份有限公司广州<br>五羊支行    | 3602064729200949638  | 募集资金专户 | 152,341.89    |
| 平安银行股份有限公司广州分行<br>营业部     | 15000110012738       | 募集资金专户 | 8,752,065.33  |
| 创兴银行有限公司上海分行              | 8000042720001101     | 募集资金专户 | 10,604.79     |
| 合计                        |                      |        | 10,828,447.03 |

### 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

#### （二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募集资金置换事项。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币65,000.00万元。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

**（七）超募资金使用情况**

不适用。

**（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

**六、附件**

附件1：《2024年半年度募集资金使用情况对照表》

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2024年8月27日

## 附件 1:

## 2024 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州安凯微电子股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 募集资金净额             |                |                   |                  |                  | 92,495.90   |                  | 本年度投入募集资金总额                     |                            |               |          | 3,546.19  |               |
|--------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额        |                |                   |                  |                  | -   |                  | 已累计投入募集资金总额                     |                            |               |          | 26,839.19 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例      |                |                   |                  |                  | -   |                  |                                 |                            |               |          |           |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向      | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额        | 调整后投资总额          | 截至期末承诺投入金额(1)    | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2)    | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)<br>(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益  | 项目可行性是否发生重大变化 |
| <b>承诺投资项目</b>      |                |                   |                  |                  |   |                  |                                 |                            |               |          |           |               |
| 物联网领域芯片研发升级及产业化项目  | 否              | 63,500.00         | 55,385.90        | 55,385.90        | 2,348.96  | 9,793.66         | -45,592.24                      | 17.68                      | 2025 年 6 月    | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 研发中心建设项目           | 否              | 22,110.00         | 22,110.00        | 22,110.00        | 1,197.23  | 2,045.53         | -20,064.47                      | 9.25                       | 2026 年 6 月    | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 补充流动资金             | 否              | 15,000.00         | 15,000.00        | 15,000.00        |   | 15,000.00        |                                 | 100.00                     | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |
| <b>合计</b>          |                | <b>100,610.00</b> | <b>92,495.90</b> | <b>92,495.90</b> | <b>3,546.19</b>   | <b>26,839.19</b> | <b>-65,656.71</b>               | <b>29.02</b>               |               |          |           |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 |                |                   |                  |                  | <p>物联网领域芯片研发升级及产业化项目是为实现 4K、8K 像素物联网摄像机芯片、工业级视觉采集芯片和 HMI 工业控制芯片的研发升级及产业化。自募投项目实施以来, 公司结合行业发展、市场趋势、自身产品升级换代产业化线路, 积极推动物联网领域芯片研发及产业化项目投入。但随着市场要求以及技术发展的快速迭代, 对于公司的募投项目在产品的性能、可靠性、成本等方面的要求持续提高, 各项目的方案落地及验证时间拉长, 公司在推进募投项目建设时, 为控制项目投入风险, 提高了基础技术的研发及验证环节的标准, 导致项目周期有所延长。公司在抓项目质量及风险同时, 也将同步加快募投项目的建设及投入, 确保产业化升级项目按计划进行。</p> <p>研发中心建设项目主要以物联网智能硬件核心 SoC 芯片的重要 IP 技术为目标, 通过基建投资、先进研发和实验设备的购置打造高水准的研发环境, 强化公司在前沿技术研发实力和科技成果转化能力。自从募集资金到位以来, 公司结合实际情况对研发中心建设项目的具体实施过程中的设备选型与安装调试等工作不断优化, 以提高募投项目整体质量和资金使用效率。但由于研发中心建设募投项目建设周期较长, 实际执行过程中受宏观环境、行业周期发展变化等多方面因素影响, 公司在实施项目的过程中出于谨慎性及安全性考虑, 减缓了项目的实施进度, 故建设进度较预期有所延迟。随着物联网领域芯片研发升级及产业化项目的推进, 配套实验室建设将进一步加快实施进度。</p> |                  |                                 |                            |               |          |           |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |                |                   |                  |                  | 不适用。  |                  |                                 |                            |               |          |           |               |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 募投项目的先期投入及置换情况         | 不适用。            |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 不适用。            |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告三（四）之说明。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用。            |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用。            |
| 募集资金其他使用情况             | 无。              |